

一詮精密工業股份有限公司

114年度智慧財產管理計畫及114年度執行情形報告

壹、智慧財產管理計畫：

一、智慧財產策略

本公司為朝永續經營及多元創新發展之目標邁進，努力嘗試將既有之產業經驗及先進技術等優勢帶入半導體均熱片、AI散熱模組、LED光電元件、等多元產品及應用，同時提供客戶更優質之產品、服務及品質，故本公司近年來持續致力於開發更具創新技術及前瞻性之AI產品，且藉由更多元領域專案之涉入，激發同仁之創意及研發能量，探索更多的可能性。

而由於智慧財產權被視為是本公司最重要的資產，因此本公司透過積極的智慧財產管理，一方面鼓勵員工創新、致力於創造有價值之智慧財產，藉此強化公司之競爭優勢，提升企業的獲利能力；另一方面也審慎評估他人既有之智慧財產權狀況，以盡力降低侵權風險，維持公司與全體股東的最大利益。

二、智慧財產管理制度

本公司針對各種專利之產出，均會依循智慧財產管理辦法以及專利申請審查制度，由研發單位進行自主性開發或由業務單位帶入市場需求之反饋給研發單位後再進行相關技術之研究及開發，且審查階段會將相關部門之觀點一併進行評估，同時就各創意發想轉化為正式產品技術或解決方案前，也都會事前委請專業之專利商標事務所協助進行專利檢索，與事務所專業人員共同商討、分析、評估與現有技術之差異性，並判斷有無申請專利之空間、是否需就技術內容適時做出適當的調整或修正以避免造成侵權之問題，以降低侵權風險，同時也會將具有申請可行性、必要性及具競爭性且適合公開之技術內容透過申請之專利進行保護，提升專利品質，同時也會就取得之專利持續進行管理及維護，以鞏固公司之競爭優勢。

三、可能風險及因應措施

本公司主要聚焦在機密外洩風險管控，依據本公司現行制定的資通安全檢查管理辦法規定，主要因應措施如下：

立即採取防禦措施並適用系統指令執行反向查詢，聯合相關單位追蹤入侵位址，並立即向權責主管人員報告情況，進行後續解決及未來改善方向，以強化鞏固公司營業秘密及智財權之保護。

貳、執行情形/成果

2025年度主要執行情形：

本公司定期於每年將智慧財產相關事項提報至董事會報告，最近一次提報日期為114年11月4日。

截至2025年底為止所取得之專利及商標數量如下：

- (1)商標：本公司之商標維護台灣地區為3件，大陸地區為3件，合計總數為6件。
- (2)專利：本公司之AI散熱產品發明專利件數為4件、新型專利為2件，合計總數為6件。。
- (3)營業秘密：本公司已針對用於生產、銷售或經營等文件資訊、人員及設備等，依相關機密管理辦法予以列管。